DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58036939 A

DOCUMENT IDENTIFIER: TPL580369394A

CUTTIENG METHOD FOR GLASS WATER TITLE

PUBN DATE: PUBLIC March 4: 1983 5 5

INVENTOR INFORMATION :=

COUNTRY

NAME C HAYASHIMOTO, YOSHTAKI, YOSHIDA, OKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY COUNTRY TO SHIPBA CORE, N/A

APPIEDATE: AUGUST 8 8, 1581

ABSTRACT:

TW PURBOSE To prevent the chipping of a glass water when the wafer is guit with a dreing blade, by applying the friadiation of waser light to the wafe

CONSTITUTION IN large sized glassiwaters21 having a number of colors separating filters of all organizations of colors separating filters of all organizations of the separating filters of the long material formed in the region except dicing the lines is gut by the rollowing method and YAG laser dight 22 is scanned along one dicing line of the rater 21 to the right. A dicing blace 23 rotating at high speedies allowed to collow the laser inght 22 to cut the water 21 to downward along the dicing line in radrated with the laser light By similar operation the water 21 is cut downward along other dicing line its obtained glass substrate having the desired shape is substrate having the desired shape.

COPYRIGHT L(C)1988 JPOX Japin

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-36939

母公開 昭和58年(1983)3月4日

⑤Int. Cl.³
C 03 B 33/08
B 28 D 1/22

識別記号

庁内整理番号 7344—4G 8207—3C

Z\$100 ## 1

C 03 B 33/09 H 01 L 21/78 7344-4G 7131-5F 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈ガラスウェハの切断方法

②特

頁 昭56—133488

@出。

頁 昭56(1981)8月26日

@発 明 者 林元義明

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社トランジス タ工場内 ⑫発 明 者 吉田興夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社トランジス タエ場内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外 2 4

FPO1-0144 -07US-HP 108.9.12

4 4 4

1.発男の名称

ガラスウェへの切断方法

2.存許請求の報因

- (1) ガラスウエハをダイレングラインに沿つて ダイレングブレードにより切断して所譲形状 のガラス高板を形成するに殴し、前配ダイレ ングブレードの切断点よりも少なくとも 前方 のダイレングライン上にレーザ光を駆射しな から切断することを特徴とするガラスウエハ
- (2) ガラスウェハがそのダイシングラインを飲く 領域に色分離フイルタを形成した構造をな すことを特徴とする特許旅の範囲第1項紀
- (3) ガラスウェハをダイレングラインに留つて ダイレングブレードにより切断して所譲形状 のガラス基板を形成するに扱し、前紀ダイレ ングブレードによる切断直径に、レーデ光を その切断点付近に照射しながら切断すること

を特徴とするガラスウエハの切断方法

(4) ガラスウェハがそのゲイシングラインを除く低域に色分離フイルタを形成した構造をな すことを特徴とする特許請求の範囲第3項記 載のガラスウェハの切断方法。

3 英名の詳細な説明

本発明はガラスウエへの切断方法の改良に買 する。

持開昭58-36939(2)

こうした固体操像装置においては、その構成上、素子』のボンデイングペッド部ェ…と、色分散フイルタ』と一体化したガラス基板 & との間隔は微少距離にする必要があり、ガラス基板 & の形状は低めて特度の高いものが要求される。ところで、上記色分離フイルタ』が一体化されたガラス基板 & は、通常算ま図に示す如く、タイレングライン13…を除く領域に色分類フ

イルタルが多数形成されたガラスウェハノ』を用い、前記ダイレングライン」』… に沿つて切断することにより得られる。かかる切断は、従来、以下に示す性々の方法を利用して行なつている。

傷つけ、もつて分留りが小さくなり、適さな い。

③ ブレードダイレング法: 超薄線のダイヤモンドブレードあるいは有機レジングレードを 高速回転させてガラスウェハ18を軽度に切断する方法。

しかしながら、この方法は切断時に忽る に示す如く、チッピングと呼ばれるガラス 扱 6 の欠け 1 4 …が生じたり、欠けにより生 じたガラスウェハ 1 3 の破片 1 5 … が、色分 酸フィルタ 5 … 上に飛散したり、固体機像長 電の寿命や信頼性を損なう原因になるという 問題がある。こうしたチッピングのうちでも、 破片 1 5 … は注意深く洗浄して取り除くことが ができるものの、欠け 1 4 …は防止できない。

① レーザスクライブ法:レーザ光をダイレンググライン13…に沿つて照射してガラスウエハ13を溶融、蒸発させて切断する方法。しかしながら、ガラスウエハ13はレーザ光のスワー

を大きくしなければならず、審験から切断までにガラスウェハ』』の態度が高くなり、その結果ガラスウェハ』』上に形成された、約1800しか耐熱性のない色分離フイルター12…信熱的悪影響が生じ、蚊フイルター2、mが迷色する恐れがあつた。

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、 グ・レングブレードでガラスウエハを切断する に顕し、ガラスウエハへのレーザ光服射を補助 手段として用いることにより、切断時のガラス ウエハのチブピングを阻止したガラスウエハの 切断方法を提供することを目的とするものであ

次に、本発明の実施例を第4回、第5回を参 無して説明する。

実施例:1

まず、ダイレングラインを除く仮装に有根 材料からなる色分離フイルタを多数形成した 大口径のガラスウエハ2 3 を用意する。 次い で、このガラスウエハ 3 3 のダイレングライ

沿岛858-36939(4)

切断過程を示す説明図である。

21 ... # 9 X 9 X A . 2 2 . 2 4 . 2 5 ... Nd:

グブレードでガラスウエハを切断する版、ガラ スウエハへのレーザ光照射を同時に行うことに より、切断時のガラスウエハのチッピングを訪 止し、とくに表面に有機材料が.6なる色分離フ

以上詳述した如く本発明によれば、ダイレン

イルタを形成したガラスウエハのように寸法権 度を要求されるガラスウェへの切断を良好にで き、もつて色分階フィルタが一体化されたガラ ス基板を組込むカラー用固体操像装置の製造に 有効に利用できる等顕著な効果を有する。

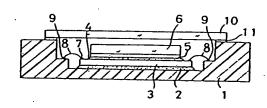
4.図面の簡単な説明

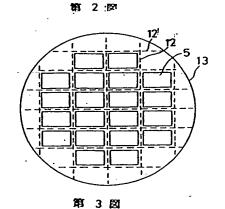
道用できる。

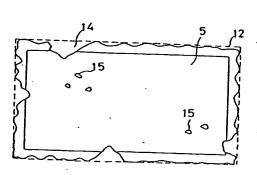
第1 図はカラー用間体操像装置の断面図、館 2 図は第1図に示す装置に用いられる色分離フ イルタが多面形成されたガラスウェへの平面図、 第3図は第2図のガラスウエハをブレードダイ シング法により切断して得られたガラス基板の 拡大平面図、第4図は本発明の実施例1におけ るガラスウエハの切断過程を示す説明.図、館 5 図は本発明の実施例でにおけるガラスウェへの

出願人代理人 弁理士 . 鈴 江 武 彦



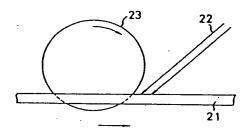






排簡配58-36939(5)

第 4 図



第 5 図

